10/522点探3563

UF DEM GEBIET DES (12) NACH DEM VERTRAG R DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARB PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### I DEKI ENNERLI DEKIN MEN EDIN ERMI KIKI 11 M ERKE MIN ERM ERM ERM ERM ERMI ERME ERM ERMEN ERMEN ERMEN ERMEN ER

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 29. Januar 2004 (29.01.2004)

### (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/010220 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G03D 5/04. B05C 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007494

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Juli 2003 (10.07.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 19. Juli 2002 (19.07.2002) 102 32 984.2

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): STEAG HAMATECH AC [DE/DE]; Ferdinand-Von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE). INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; Balanstrasse 73, 81541 Munich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWERSENZ, Anatol [DE/DE]; Hombergstrasee 29, 74821 Mosbach (DE). SAULE, Werner [DE/DE]; Kurt-Einer-Strasse 41,

81735 München (DE). NÖRING, Andreas [DE/DE]; Badener Strasse 9a, 78315 Radolfzell (DE). DRESS, Peter [DE/DE]; Holzmann 18, 76646 Bruchsal (DE). BURGEL, Christian [DE/DE]; Reichenaustrasse 18, 81243 München (DE). TSCHINKL, Martin [DE/DE]; Mühlerweg 17, 81243 München (DE). STROBL, Marlene [DE/DE]; Schillerstrasse 12, 01326 Dresden (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, SG,
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

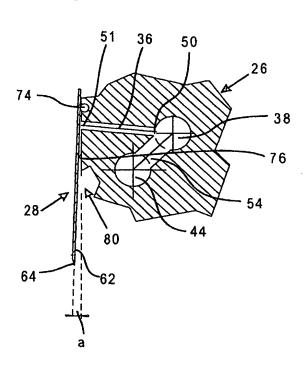
#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOZZLE ASSEMBLY FOR APPLYING A LIQUID TO A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: DÜSENANORDNUNG ZUM AUFBRINGEN EINER FLÜSSIGKEIT AUF EIN SUBSTRAT



- (57) Abstract: The aim of the invention is to achieve a rapid, homogeneous application of a liquid with as little force as possible to a substrate. To achieve this, the invention provides a nozzle assembly (22) for applying a liquid to a substrate, said assembly having a nozzle body (26) comprising a plurality of nozzles (36) that are substantially arranged in a line and a guide plate (28) that extends essentially in a vertical direction with a straight lower edge. According to the invention, the nozzles (36) above the lower edge are directed towards the guide plate (28) in such a way that a film of liquid forms on the guide plate (28) and flows over the lower edge (64).
- (57) Zusammenfassung: Für ein rasches, homogenes und möglichst kräftefreies Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ist gemäss der vorliegenden Erfindung eine Düsenanordnung (22) zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat vorgesehen, wobei die Vorrichtung einen Düsenkörper (26) mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen (36) und eine sich im Wesentlichen vertikal er streckende Umlenkplatte (28) mit einer gerade Unterkante aufweist, und wobei die Düsen (36) oberhalb der Unterkante auf die Umlenkplatte (28) gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte (28) bildet, der über die Unterkante (64) abfliesst.

15

30

### Düsenanordnung zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Düsenanordnung zum Auf-5 bringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat.

Bei vielen Anwendungen, insbesondere in der Wafer- und Maskenherstellung ist es notwendig, zur Behandlung eines Substrats eine Flüssigkeitsschicht, wie beispielsweise einen Entwickler auf einen Wafer oder eine Maske aufzubringen.

Dies wurde in der Vergangenheit durch eine einzelne, auf das Substrat gerichtete Düse erreicht, die rasterartig über die Maske oder den Wafer gescannt bzw. überstrichen wurde, um die gesamte Substratoberfläche zu benetzen. Alternativ wurde in Betracht gezogen, mehrere nebeneinander angeordnete Düsen zu verwenden, welche auf die Substratoberfläche gerichtet sind und innerhalb eines einzelnen Überstreichvorgangs das gesamte Substrat benetzen.

Wenn die aufgebrachte Flüssigkeit beispielsweise eine Entwicklerflüssigkeit ist, die für mikrolithographische Entwicklungsschritte verwendet wird, ist es für die Qualität des Endproduktes wichtig, dass der gleiche Prozessfortschritt - d.h. der gleiche Entwicklungsgrad - auf jeder Teilfläche der zu behandelnden Substratoberfläche gewährleistet ist. Der Prozessfortschritt wird im Wesentlichen durch die Menge der aufgebrachten Entwicklerflüssigkeit, die Verweilzeit auf dem Substrat, und die mechanische Auftragskraft der Flüssigkeit auf die Substratoberfläche bestimmt. Für einen möglichst homogenen Prozessfortschritt ist es daher erforderlich, die Entwicklerflüssigkeit möglichst gleichzeitig, homogen und kräftefrei auf die gesamte Substratoberfläche aufzubringen.

Beim Aufbringen der Flüssigkeit über eine einzelne Düse müßte, um ein möglichst gleichzeitiges Aufbringen zu gewährleisten, die Fließgeschwindigkeit des Mediums sowie die Scangeschwindigkeit der Düse sehr hoch gewählt

25

werden, da es sonst zu einer großen zeitlichen Inhomogenität beim Medienauftrag kommen würde. Die hohe Fließgeschwindigkeit führt jedoch zu einer
hohen mechanischen Auftragskraft beim Aufbringen des Mediums, was vermieden werden sollte. Darüber hinaus kommt es bei der Verwendung einer
einzelnen Düse zu einer Ausprägung eines Düsenmusters auf der Substratoberfläche, da das Medium in der Regel über die Breite eines Aufbringbereichs
der Düse nicht gleichmäßig - sowohl hinsichtlich der Auftragskraft als auch
der Menge der aufgebrachten Flüssigkeit - aufgebracht wird.

10 Bei der Verwendung einer Vielzahl von nebeneinander angeordneten Düsen läßt sich die Aufbringzeit gegenüber einer einzelnen Düse erheblich verringern, wodurch eine zeitliche Inhomogenität beim Medienauftrag reduziert werden kann. Jedoch ist es weiterhin erforderlich, hohe Fließgeschwindigkeiten zu verwenden, um ein möglichst gleichzeitiges Aufbringen des Mediums zu ermöglichen, wodurch sich wiederum eine hohe mechanische Auftragskraft beim Aufbringen des Mediums ergibt. Darüber hinaus kommt es wiederum zu der oben beschriebenen Ausprägung der einzelnen Düsen.

Aus der EP 03 66 962 A2 ist ferner eine Schlitzdüse zum Aufbringen eines flüssigen hochpolymeren Werkstoffes bekannt. Die Schlitzdüse besteht aus einem zweiteiligen Düsenkörper, wobei ein erstes Teil einen Zuführkanal und mehrere Absperrventilen besitzt, die in der Lage sind, eine Verbindung zwischen dem Zuführkanal und entsprechenden Austrittsbohrungen des ersten Teils zu öffnen und zu schließen. Die Austrittsbohrungen erstrecken sich jeweils in Richtung des zweiten Teils des Düsenkörpers und sind auf eine langgestreckte Ausbreitkammer, die als Vertiefung in dem zweiten Teil ausgebildet ist, gerichtet. Unterhalb der Ausbreitkammer wird ein Austrittsschlitz zwischen den beiden Teilen gebildet.

30 Ausgehend von dem obigen Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung vorzusehen, die ein rasches, homogenes und möglichst kräftefreies Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ermöglicht.

15

20

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer Düsenanordnung zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat dadurch gelöst, dass die Düsenanordnung einen Düsenkörper mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen und eine sich im Wesentlichen vertikal erstreckende, eine ebene Fläche aufweisende Umlenkplatte mit einer geraden Unterkante aufweist, wobei die Düsen oberhalb der Unterkante auf die ebene Fläche der Umlenkplatte gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte bildet, der über die Unterkante abfließt. Bei einer derartig aufgebauten Vorrichtung kann ein im Wesentlichen homogener Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte ausgebildet werden, der als homogener Film auf das zu benetzende Substrat aufgebracht werden kann. Ferner kann der Film mit einer gleichmäßigen Auftragskraft auf die Substratoberfläche aufgebracht werden, da keine Ausprägung einzelner Düsen auf der Substratoberfläche erfolgt. Darüber hinaus kann der Flüssigkeitsfilm rasch durch eine einzelne Relativbewegung zwischen Substrat und Vorrichtung aufgebracht werden. Obwohl hierbei auch hohe Fließgeschwindigkeiten der Flüssigkeit erreicht werden müssen, erhöht sich hierdurch nicht oder zumindest nicht wesentlich die auf die Substratoberfläche wirkende Kraftkomponente. Die mechanische Aufbringkraft ist im Wesentlichen unabhängig von der Fließgeschwindigkeit durch die Düsen und wird im Wesentlichen durch eine Laufstrecke auf der Umlenkplatte und eine Falltiefe zwischen Unterkante der Umlenkplatte und Substratoberfläche bestimmt.

25 Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird zwischen dem Düsenkörper und der Umlenkplatte ein sich nach unten erweiternder Spalt gebildet, der eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte in Richtung der Unterkante fördert. Für einen einfachen Aufbau des Spalts wird er vorzugsweise durch eine ebene Fläche des Düsenkörpers und eine ebene Fläche der Umlenkplatte gebildet, die unter einem spitzen Winkel zueinander angeordnet sind.

Um die Vorrichtung auf unterschiedliche Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten einzustellen, ist der Winkel vorzugsweise einstellbar. Hierdurch kann eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms in Abhängigkeit von der Flüssigkeit erreicht werden. Vorzugsweise liegt der Winkel zwischen 0,5° und 4°. Gute Ergebnisse lassen sich insbesondere auch in einem Winkelbereich zwischen 1° und 3°, bzw. zwischen 1,5° und 2,5° erreichen.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung erstreckt sich die ebene Fläche der Umlenkplatte über die ebene Fläche des Düsenkörpers hinweg nach unten. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Flüssigkeitsfilm sauber an der Unterkante der Umlenkplatte abreißen kann und dieser Abriss nicht durch den Düsenkörper beeinflußt wird.

Für einen einfachen Aufbau der Vorrichtung ist die Umlenkplatte direkt am Düsenkörper angebracht. Hierdurch wird insbesondere ermöglicht, dass die Umlenkplatte und der Düsenkörper als Einheit bewegt werden können. Dabei ist die Umlenkplatte vorzugsweise oberhalb der Düsen am Düsenkörper angebracht, um in einem Bereich unterhalb der Düsen Anbringungselemente zu vermeiden, welche die Homogenität des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte beeinflussen könnten. 20

Um zu verhindern, dass sich die aus den Düsen austretende Flüssigkeit zwischen Umlenkplatte und Düsenkörper hindurch nach oben bewegt, und dadurch gegebenenfalls die Homogenität des Flüssigkeitsfilms beeinträchtigt, ist 25 vorzugsweise eine oberhalb der Düsen liegende Dichtung zwischen Düsenkörper und Umlenkplatte vorgesehen. Dabei ist vorzugsweise eine Ausnehmung am Düsenkörper vorgesehen, die eine zur Form der Dichtung komplementäre Form aufweist. Hierdurch wird eine sichere Anordnung und ein guter Halt der Dichtung sichergestellt. Vorzugsweise weist die Dichtung einen runden Querschnitt auf.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Düsen durch gerade Durchlässe im Düsenkörper gebildet, wobei ein Ein-

lassende des Durchlasses höhenmäßig unterhalb eines Auslassendes liegt. Hierdurch wird verhindert, dass dann, wenn die Vorrichtung nicht in Betrieb ist, d.h. keine Flüssigkeit fließt, Flüssigkeit aus den Düsen tropft und hierdurch Blasen in das Flüssigkeitssystem eintreten. Derartige Blasen würden eine kontinuierliche und vollständige Benetzung der Substratoberfläche beeinträchtigen. Vorzugsweise münden die Einlassenden der Düsen in eine gemeinsame Verteilerleitung, die einen wesentlich größeren Querschnitt als die ieweiligen Düsen aufweist. Hierdurch wird eine im Wesentlichen gleichmäßige Fließgeschwindigkeit über die Düsen hinweg sichergestellt.

10

Um zu verhindern, dass bei abgeschaltetem System ein Flüssigkeitsdruck an den Düsen ansteht, was zu einem Auslaufen von Flüssigkeit führen könnte, liegen die Einlassenden der Düsen an oder in der Nähe des höchsten Punktes der Verteilerleitung.

15

30

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist für eine möglichst homogene Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung vorzugsweise eine unterhalb der Verteilerleitung liegende Versorgungsleitung vorgesehen, die über eine Vielzahl von Verbindungsleitungen mit der Verteilerleitung verbun-20 den ist. Das Vorsehen der Vielzahl von Verbindungsleitungen ermöglicht eine homogene Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung und somit eine homogene Druckverteilung über die Düsen hinweg. Dadurch, dass die Versorgungsleitung unterhalb der Verteilerleitung liegt, wird wiederum sichergestellt, dass bei abgeschaltetem System kein Druck auf die in den Düsen befindliche 25 Flüssigkeit ausgeübt wird. Außerdem ermöglicht der Aufbau des Flüssigkeitssystems aus Versorgungsleitung, Verteilerleitung und schrägen Düsen, dass sich das System beim Befüllen gegen die Schwerkraft automatisch entlüftet. Darüber hinaus ist ein Auslaufen der Düsen nur gegen die Schwerkraftwirkung möglich und wird somit im Wesentlichen ausgeschlossen. Hierdurch kann auch nach längerem Abschalten des Flüssigkeitssystems nach einem Neustart sofort wieder ein homogener Flüssigkeitsfilm bereitgestellt werden, da das Flüssigkeitssystem immer gleichmäßig mit Flüssigkeit befüllt ist und keine Luftblasen darin eintreten können.

Für eine gleichmäßige Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung, sind die Verbindungsleitungen zwischen Versorgungsleitung und Verteilerleitung über die Länge der Verteilerleitung hinweg vorzugsweise gleichmäßig beabstandet.

5

Um die homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte zu fördern, ist vorzugsweise wenigstens die zu den Düsen weisende Oberfläche der Umlenkplatte aus einem hydrophilen Material gefertigt.

10 Ur vo sc

Um eine vollständige Benetzung einer Substratoberfläche zu ermöglichen, ist vorzugsweise eine Einrichtung zum Erzeugen einer Relativbewegung zwischen Substrat und Umlenkplatte vorgesehen. Dabei weist die Einrichtung vorzugsweise eine Einheit zum Bewegen der Umlenkplatte im Wesentlichen parallel zur Oberfläche des Substrats auf, um eine gleichmäßige mechanische

15 Auftragskraft über das Substrat hinweg vorzusehen.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist die Einrichtung eine Linear-Bewegungseinheit zum Bewegen des Substrats und/oder des Düsenkörpers mit der Umlenkplatte. Bei einer alternativen Ausführungsform ist der Düsenkörper und die Umlenkplatte an einem schwenkbaren Arm angebracht, wobei ein möglichst großer Schwenkradius gewählt wird, um Inhomogenitäten infolge der Schwenkbewegung zu verhindern.

25

20

Um eine gute und gleichmäßige Benetzung des Substrats sicherzustellen, ist die Umlenkplatte vorzugsweise breiter als das Substrat. Dies ist insbesondere von Vorteil, da der Flüssigkeitsfilm in den Randbereichen der Umlenkplatte Inhomogenitäten aufweist.

30

Um einen der Breite des Substrats entsprechenden homogenen Flüssigkeitsfilm zu bilden, weisen die äußersten Düsen im Düsenkörper vorzugsweise einen Abstand dazwischen auf, der größer ist als die Breite des Substrats. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Einrichtung zum Einstellen eines Abstands zwischen der Unterkante der Umlenkplatte und dem Substrat vorgesehen. Hierdurch läßt sich die Fallhöhe des Flüssigkeitsfilms verändern, um die Auftragskraft der Flüssigkeit auf das Substrat einzustellen. Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist die Unterkante der Umlenkplatte eine spitze Kante, um eine definierte Abrisskante an der Unterkante der Umlenkplatte vorzusehen. Hierdurch wird ein definiertes Ablaufen des Flüssigkeitsfilms sichergestellt und es wird verhindert, dass sich die Fließrichtung der Flüssigkeit beim Verlassen der Umlenkplatte verändert.

10

Um die Breite des Flüssigkeitsfilms in Abhängigkeit von den zu benetzenden Substraten einzustellen, ist vorzugsweise eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen vorbestimmter Düsen, insbesondere der außenliegenden Düsen vorgesehen.

15

Für eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms wird zwischen den Düsen und der Umlenkplatte vorzugsweise ein Winkel von 90° bis 94° gebildet. Gute Prozessergebnisse lassen sich insbesondere in einem Winkelbereich zwischen 90,5° und 93° bzw. zwischen 90,5° und 92° erreichen.

20

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere für die Anwendung in der Wafer- und Maskenherstellung geeignet, bei der sehr feine Strukturen bearbeitet werden müssen und bei der extrem homogene Prozessverhältnisse herrschen müssen.

25

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine Vorrichtung zum Behandeln von Masken für die Waferherstellung, mit einer Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 2 eine schematische Vorderansicht auf einen Düsenkörper gemäß der vorliegenden Erfindung;



- Fig. 3 eine schematische Schnittansicht durch den Düsenkörper gemäß Fig. 2;
- Fig. 4 eine schematische Seitenansicht einer Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
- 5 Fig. 5 eine schematische Teilschnittansicht durch eine Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
  - Fig. 6 eine schematische Vorderansicht auf eine Düsenanordnung gemäß der Erfindung.
- Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Vorrichtung 1 zum Behandeln von Masken 2 für die Herstellung von Halbleiterwafern. Die Vorrichtung 1 besitzt einen Behandlungsbehälter 4 mit einer Seitenwand 5, die sich wenigstens in einem oberen Bereich 7 konisch verjüngt und eine obere, runde Eingabe/Ausgabeöffnung 8 bildet. Der Boden des Behandlungsbehälters 4 wird durch eine entsprechende Bodenplatte gebildet, die gemeinsam mit der Seitenwand 5 an einer Befestigungsplatte 10 befestigt ist. Die obere Eingabe/Ausgabeöffnung 8 ist durch einen entsprechenden, nicht näher dargestellten Deckel verschließbar. In dem konischen Teil 7 der Seitenwand 5 ist eine Vielzahl von Durchführlöchern 12 für die Durchführung unterschiedlicher Be-
  - Im Inneren des Behandlungsbehälters 4 ist eine drehbare Aufnahmeeinrichtung 15 vorgesehen, die gemäß Fig. 1 vier Auflageelemente 17 aufweist. Die Aufnahmeeinrichtung 15 ist über eine sich durch die Bodenwand des Behälters erstreckende Drehwelle und einen geeigneten Antrieb drehbar. Dabei ist die Aufnahmeeinrichtung 15 dynamisch derart balanciert, dass sie hohe Drehzahlen ermöglicht.
- 30 Unterhalb der Aufnahmeeinrichtung 15 ist eine Dichtungsbalg 19 vorgesehen, der die Drehwelle der Aufnahmeeinrichtung 15 gegenüber der Prozessumgebung abdichtet. Neben der Dichtungsfunktion besitzt der Balg, der beispielsweise als Blasebalg ausgeführt sein kann, die Funktion, die Aufnahmeein-

20

25

30

richtung senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 zu verschieben. Diese Funktion kann natürlich auch durch eine andere geeignete Vorrichtung erreicht werden.

5 In Fig. 1 ist ferner eine erfindungsgemäße Düsenanordnung 22 zu erkennen, die bei der Darstellung in Fig. 1 teilweise oberhalb der Maske 2 angeordnet ist.

Die Düsenanordnung 22 besteht aus einer Zuleitung 24, einem Düsenkörper 26 und einer in Fig. 1 nicht sichtbaren Umlenkplatte 28, die am Besten in Fig. 4 zu erkennen ist.

Die Zuleitung 24 besitzt einen sich im Wesentlichen senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 erstreckenden Rohrabschnitt 30, der in geeigneter Weise mit einer Schwenkeinrichtung verbunden ist, um die Zuleitung 24 um eine sich senkrecht zur Blattebene erstreckende Schwenkachse im Bereich des Abschnitts 30 zu schwenken. Die Zuleitung 24 besitzt ferner einen Abschnitt, der sich im Wesentlichen in der Blattebene gemäß Fig. 1 erstreckt und einen Auslegerarm 32 bildet. An seinem freien Ende trägt der Auslegerarm 32 in geeigneter Weise den Düsenkörper 26. Der Düsenkörper 26 wird durch einen geraden langgestreckten Körper gebildet, der sich mit einem Winkel bezüglich einer Haupterstreckungsrichtung des Auslegerarms 32 erstreckt. Dadurch, dass die Zuleitung 24 im Bereich des Abschnitts 30 schwenkbar ist, kann der Düsenkörper 26 aus einem Bereich, in dem er nicht über der Maske 2 angeordnet ist, in einen Bereich oberhalb der Maske und über die Maske hinweg geschwenkt werden. Der Winkel zwischen der Haupterstreckungsrichtung des Auslegerarms 32 und dem Düsenkörper 26 ermöglicht dabei einen größeren Schwenkbereich. Dies ermöglicht, dass die Maske 2 in einer Richtung senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 gerichteten Richtung aus dem Behandlungsbehälter 4 herausgehoben werden kann. Dies ist erforderlich, damit ein externer Handhabungsroboter auf die Maske 2 zugreifen kann, um diese von der Aufnahmeeinrichtung 15 zu entnehmen bzw. eine neue Maske hierauf abzulegen.

25

Das Verschwenken des Düsenkörpers 26 ermöglicht ferner das vollständige Benetzen der Maske 2, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird.

Fig. 2 zeigt eine schematische Vorderansicht des Düsenkörpers 26 ohne Umlenkplatte 28 und Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittansicht durch den Düsenkörper 26, ebenfalls ohne daran angebrachte Umlenkplatte 28. Wie in den Fig. 2 und 3 zu erkennen ist, sind in dem Düsenkörper 26 insgesamt 20 Düsen 36 vorgesehen, die auf einer geraden Linie angeordnet sind. Die Düsen 36 sind jeweils durch entsprechende gerade Bohrungen im Düsenkörper 26 ausgebildet. Die Düsen 36 stehen mit einer sich senkrecht zu den Düsen 36 erstreckenden Verbindungsleitung 38 in Verbindung, die durch eine gerade Sackbohrung 40 im Düsenkörper 26 ausgebildet ist. Die Sackbohrung 40 erstreckt sich von einem der Zuleitung 24 entfernten Ende in den Düsenkörper 26. Das offene Ende der Sackbohrung 40 ist durch einen geeigneten Stopfen 42 verschlossen.

Alternativ könnte sich die Bohrung 40 auch durch den Düsenkörper 26 hindurch erstrecken und die gegenüberliegenden Öffnungen könnten jeweils in geeigneter Weise verschlossen sein. Beispielsweise könnten die gegenüberliegenden Enden jeweils mit einem Gleitschieber verschlossen sein, der es ermöglicht, eine Verbindung zwischen Verteilungsleitung 38 und den am weitesten außen liegenden Düsen 36 zu blockieren, um hierdurch graduell die Anzahl der mit Flüssigkeit beaufschlagten Düsen 36 zu verringern. Eine derartige Verringerung der Anzahl der eingesetzten Düsen kann im Fall der Sackbohrung von einer Seite her erfolgen oder im Fall einer Durchgangsbohrung von beiden Seiten, um eine verbesserte Symmetrie zu erhalten.

Im Düsenkörper 26 ist ferner eine Versorgungsleitung 44 vorgesehen, die durch eine entsprechende Sackbohrung 46 gebildet wird. Obwohl dies in Fig. 3 nicht zu erkennen ist, liegt die Versorgungsleitung 44 höhenmäßig unter der Verteilerleitung 38. Darüber hinaus, stehen die Düsen 36 an oder in der Nähe eines höchsten Punktes der Verteilerleitung mit dieser in Verbindung. Ferner

30

steigen die Düsen 36 bei einer normalen Ausrichtung des Düsenkörpers 26 bezüglich der Horizontalen an, d.h., dass sie ein mit der Verteilerleitung 38 kommunizierendes Einlassende 50 aufweisen, das bezüglich ihrem Auslassende 51 tiefer liegt. Diese Merkmale der geometrischen Anordnung der Versorgungsleitung 44, der Verteilerleitung 38 und der Düsen 36 ergibt sich im Wesentlichen auch aus der schematischen Seitenansicht gemäß Fig. 4 bzw. der schematischen Teilschnittansicht gemäß Fig. 5.

Die Versorgungsleitung 44 ist über geeignete Verbindungsleitungen 54 mit der Verteilerleitung 38 verbunden. Die Verbindungsleitungen 54 sind bezüglich der Länge der Verteilerleitung 38 gleichmäßig beabstandet und bezüglich einer Mittelebene symmetrisch angeordnet, um eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung 38 zu erreichen.

15 Statt die Versorgungsleitung 44 durch eine sich seitlich in den Düsenkörper 26 erstreckende Sackbohrung mit einem seitlichen Anschlussende 45 vorzusehen, ist es auch möglich, einen im Wesentlichen mittigen Anschluss am Düsenkörper 26 vorzusehen, um eine bessere Druckverteilung innerhalb der Versorgungsleitung 44 und demgemäß innerhalb der Verteilerleitung 38 vorzusehen. Ferner würde ein mittiger Anschluss der Zuleitung 24 an den Düsenkörper 26 den Schwenkradius erhöhen.

Die Figuren 4 und 5 zeigen eine schematische Seitenansicht eines Düsenkörpers 26 und einer daran angebrachten Umlenkplatte 28, bzw. eine schematische Teilschnittansicht durch den Düsenkörper 26 und die Umlenkplatte 28. Fig. 6 zeigt eine schematische Vorderansicht auf die Umlenkplatte 28 und den Düsenkörper 26.

Wie am Besten in Fig. 4 zu erkennen ist, weist die Umlenkplatte 28 eine trapezförmige Grundplatte 60 auf, die mit ihrer längeren Seite zum Düsenkörper
26 weist. Die längere Seite ist teilweise mit einer Schicht 62 aus hydrophoben
Material versehen, wobei sich die Schicht 62 über ein unteres Ende des
Grundkörpers 60 hinweg erstreckt, und in einer spitzen Kante 64 endet.

15

20

25

Der Grundkörper 60 weist eine sich senkrecht zu den Hauptseiten erstreckende Durchgangsbohrung 65 auf, die an ihrem vom Düsenkörper 26 wegweisenden Ende eine halbrunde Ausnehmung zur Aufnahme einer Kugelmutter 66 besitzt. Eine Schraube 68 erstreckt sich durch eine entsprechende Bohrung 69 des Düsenkörpers 26 und die Bohrung 65 in dem Düsenkörper 60 und ist in die Kugelmutter 66 geschraubt. Hierdurch wird die Umlenkplatte 28 am Düsenkörper 26 gehalten. Dabei ist die Umlenkplatte 28 in geringem Maße um die Kugelmutter 66 herum verschwenkbar. Der Grad der Verschwenkung wird im Wesentlichen durch ein Spiel der Schraube 68 in der Durchgangsbohrung des Grundkörpers 60 begrenzt. Der Grad der Verschwenkung wird durch eine Stellschraube 70 innerhalb des Düsenkörpers 26 eingestellt. Obwohl in Fig. 4 nur eine Befestigungsschraube 68 und eine Stellschraube 70 dargestellt sind, können über die Breite der Umlenkplatte 28 hinweg natürlich eine Vielzahl von Befestigungs- und/oder Stellschrauben vorgesehen sein.

Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, liegen die Befestigungs- und Stellschrauben 28, 70 oberhalb der Düsen 36 und oberhalb der hydrophoben Schicht 62. Die hydrophobe Schicht 62 erstreckt sich von der Durchgangsbohrung des Grundkörpers 60 nach unten, könnte sich aber natürlich auch oberhalb der Durchgangsbohrung erstrecken. Im Düsenkörper 26 ist eine Schwalbenschwanznut 72 zur Aufnahme eines runden Dichtelements 74 vorgesehen. Die Schwalbenschwanznut 72 ist in einer zur Umlenkplatte 28 weisenden Oberfläche des Düsenkörpers 26 vorgesehen und liegt höhenmäßig zwischen den Düsen 36 und den Bohrungen zur Aufnahme der Befestigungsschrauben 68. Das in der Schwalbenschwanznut 72 aufgenommene runde Dichtelement dichtet gegen die Umlenkplatte 28 ab und verhindert, dass unter Druck stehende, aus den Düsen 36 ausströmende Flüssigkeit nach oben strömt.

30 Der Düsenkörper 26 besitzt unterhalb der Düsen 36 eine flache, sich im Wesentlichen senkrecht nach unten erstreckende Wand 76, die in einer unteren Kante 78 endet. Diese flache Wand bildet mit der Umlenkplatte 28 und zwar speziell mit der hydrophoben Schicht 62 einen sich nach unten erweiternden

20

25

30

Spalt 80, wie am Besten in Fig. 5 zu erkennen ist. Der Spalt 80 bildet einen spitzen Winkel  $\alpha$ , der vorzugsweise zwischen 0,5° und 4° liegt und über den oben genannten Stellmechanismus verändert werden kann. Dabei kann der Winkel vorzugsweise zwischen 1° und 3° bzw. zwischen 1,5° und 2,5° liegen. Der sich erweiternde Spalt ermöglicht eine gute Ausbildung eines homogenen Flüssigkeitsfilms durch aus den Düsen 36 austretende Flüssigkeit, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird.

Die untere Kante 78 der geraden Wand 76 des Düsenkörpers 26 endet ober10 halb der unteren spitzen Kante 64 der hydrophoben Schicht 62, um zu verhindern, dass der dazwischen gebildete Flüssigkeitsfilm ungleichmäßig von der
Unterkante 64 abläuft.

Fig. 6 zeigt schematisch die Umlenkplatte 28 und einen daran ablaufenden Flüssigkeitsfilm 84. Der Düsenkörper 26 ist in dieser Ansicht nicht zu erkennen, da er im Wesentlichen hinter der Umlenkplatte 28 liegt. Die Umlenkplatte 28 und der dahinter liegende Düsenkörper besitzen eine Breite, die größer ist als die Breite der zu benetzenden, in Fig. 6 nicht dargestellten, Maske. Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, besitzt der an der Umlenkplatte 28 gebildete Flüssigkeitsfilm 84 über die Breite der Umlenkplatte 28 hinweg einen homogenen mittleren Bereich 86 sowie inhomogene Randbereiche 88, die sich unter anderem daraus ergeben, dass die jeweils äußeren Düsen 36 im Düsenkörper 26 jeweils nur eine benachbarte Düse aufweisen. Die Breite des homogenen Mittelbereichs 86 des Flüssigkeitsfilms 84 entspricht wenigstens der Breite der zu benetzenden Maske, um eine homogene Beschichtung derselben sicherzustellen. Dies läßt sich dadurch erreichen, dass die Umlenkplatte 28 eine größere Breite als die zu beschichtende Maske besitzt und die äußeren Düsen 36 im Düsenkörper 26 einen Abstand besitzen, der größer ist als die Breite der Maske. Wenn die Düsenanordnung 22, wie bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung, über die Maske 2 geschwenkt wird, muss der homogene Mittelbereich natürlich eine Länge besitzen, die wenigstens der maximalen Überdeckung der Maske 2 entspricht, was durch eine entsprechende Länge

der Umlenkplatte und einen entsprechenden Abstand zwischen den äußeren Düsen erreicht wird.

Der Einsatz der erfindungsgemäßen Düsenanordnung wird nachfolgend an-5 hand der Figuren noch näher erläutert.

Zunächst wird die Düsenanordnung 22 aus einem Vertikalbewegungsbereich der Aufnahmeeinrichtung 15 herausbewegt. Anschließend wird die Aufnahmeeinrichtung 15 vertikal angehoben. Über einen nicht dargestellten Handhabungsroboter wird eine zu bearbeitende Maske 2 auf den Aufnahmeelementen 17 der Aufnahmeeinrichtung 15 abgelegt. Die Aufnahmeeinrichtung 15 wird wieder vertikal nach unten bewegt, so dass sie sich höhenmäßig unter der Düsenanordnung 22 befindet.

Eine Behandlungsflüssigkeit, wie beispielsweise eine Entwicklerflüssigkeit 15 wird über die Zuleitung 24 in den Düsenkörper 26 eingeleitet. Dabei wird die Flüssigkeit über die Versorgungsleitung 44 eingeleitet. Die Flüssigkeit steigt von unten nach oben in der Versorgungsleitung 44 an und strömt dann über die Verbindungsleitungen 54 in die Verteilerleitung 38. Dabei steigt die Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft an, wodurch Lufteinschlüsse in den jeweili-20 gen Leitungen vermieden werden. Aus der Verteilerleitung 38 tritt die Flüssigkeit in die Düsen 36 ein, wobei die Düsen 36 aufgrund der Steigung der Düsen 36 von unten nach oben befüllt werden. Hierdurch werden wiederum Lufteinschlüsse in der Flüssigkeit vermieden. Lufteinschlüsse werden darüber hinaus dadurch vermieden, dass die Flüssigkeit mit hohen Druck in den Dü-25 senkörper 26 eingeleitet wird. Wenn die Flüssigkeit aus den Austrittsenden 51 der Düsen 36 austritt, trifft sie auf die Umlenkplatte 28, insbesondere auf die hydrophile Schicht 62. Aufgrund des Drucks breitet sich die Flüssigkeit seitlich und nach unten entlang der Umlenkplatte 28 aus. Eine Ausbreitung nach oben wird durch die Dichtung 74 verhindert. Dabei entsteht ein homogener Flüssig-30 keitsfilm auf der hydrophoben Schicht 62, der nach unten daran abfließt. Die Homogenität der sich bildenden Flüssigkeitsschicht wird durch den sich nach

unten verbreiternden Spalt 80 gefördert, der auch zu einer Beruhigung der Strömung beiträgt.

Wenn sich der nach unten abfließende Flüssigkeitsfilm 84 gebildet hat, wird die Düsenanordnung 22 über die nicht dargestellte Schwenkvorrichtung derart geschwenkt, dass der Düsenkörper mit gleichmäßiger Geschwindigkeit über die Maske 2 hinwegstreicht. Dadurch bildet der nach unten ablaufende Flüssigkeitsfilm 48 eine homogene Flüssigkeitsschicht auf der Maske 2.

Vor dem Überstreichen der Düsenanordnung über die Maske 2 wird der Abstand zwischen der Unterkante 64 der hydrophoben Schicht 62 und einer Oberseite der Maske 2 über den Balg 19 eingestellt. Dieser Abstand kann sehr gering gewählt werden, um die mechanische Aufbringkraft des Flüssigkeitsfilms 84 auf die Maskenoberfläche gering zu halten. Die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit in der Düsenanordnung 22 und somit die Fließgeschwindigkeit des Flüssigkeitsfilms 84, sowie die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung werden derart gewählt, dass eine Flüssigkeitsschicht mit geeigneter Schichtdicke auf der Maske 2 ausgebildet wird.

Nach dem Überstreichen der Düsenanordnung 22 über die Maske 2 wird der Flüssigkeitsstrom in der Düsenanordnung 22 abgeschaltet und die Düsenanordnung 22 wird in ihre Ausgangsposition, d.h. außerhalb eines Vertikalbewegungsbereich der Aufnahmeeinrichtung 15 zurückgeschwenkt. Da die Düsenanordnung 22 gegen die Schwerkraft befüllt wird, ist ein ungewolltes Auslaufen von Flüssigkeit nach dem Abschalten des Flüssigkeitsstroms nicht zu befürchten, so dass die Düsenanordnung 22 gefahrlos zurückgeschwenkt werden kann.

Anschließend wird die Maske 2 in bekannter Art und Weise weiter bearbeitet.

Abschließend wird die Maske 2 wieder aus der Vorrichtung 1 entnommen.

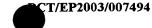
Die Erfindung wurde zuvor anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung beschrieben, ohne auf das konkret dargestellte Ausführungs-

PCT/EP2003/007494

beispiel beschränkt zu sein. Beispielsweise ist die erfindungsgemäße Düsenanordnung auch für die Benetzung von Halbleiterwafern oder beliebige andere
Substrate geeignet. Insbesondere auch bei Halbleiterwafern ist ein möglichst
kräftefreies Aufbringen einer Benetzungsflüssigkeit notwendig, da die darauf
ausgebildeten Bauteile, die im Nanometerbereich liegen, leicht zerstört werden können. Ferner ist das Vorsehen einer hydrophoben Schicht 62 an der
Umlenkplatte 28 nicht unbedingt notwendig. Vielmehr könnte die Umlenkplatte
28 allein durch einen Grundkörper 60 gebildet werden.

#### <u>Patentansprüche</u>

- Düsenanordnung (22) zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat, wobei die Düsenanordnung (22) einen Düsenkörper (26) mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen (36) und eine sich im Wesentlichen vertikal erstreckende, eine ebene Fläche aufweisende Umlenkplatte (28) mit einer gerade Unterkante (64) aufweist, und wobei die Düsen (36) oberhalb der Unterkante (64) auf die ebene Fläche der Umlenkplatte (28) gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm (84) auf der Umlenkplatte (28) bildet, der über die Unterkante (64) abfließt.
- Düsenanordnung (22) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
   zwischen Düsenkörper (26) und Umlenkplatte (28) ein sich nach unten erweiternder Spalt (80) gebildet wird.
- Düsenanordnung (22) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der sich erweiternde Spalt (80) durch eine ebene Fläche (76) des Düsenkörpers (26) und die ebene Fläche der Umlenkplatte (28) gebildet wird, die unter einem spitzen Winkel (α) zueinander angeordnet sind.
  - Düsenanordnung (22) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) einstellbar ist.
  - 5. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel ( $\alpha$ ) zwischen 0,5 und 4°, vorzugsweise zwischen 1° und 3° liegt.
- 30 6. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) zwischen 1,5° und 2,5° liegt.



7. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die ebene Fläche der Umlenkplatte (28) über die ebene Fläche (76) des Düsenkörpers (26) hinweg nach unten erstreckt.

5

- 8. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (26) direkt am Düsenkörper (26) angebracht ist.
- 10 9. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (26) oberhalb der Düsen (36) am Düsenkörper (26) angebracht ist.
- Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ge kennzeichnet durch eine oberhalb der Düsen (36) liegende Dichtung
   (74) zwischen Düsenkörper (26) und Umlenkplatte (28).
  - 11. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine Ausnehmung am Düsenkörper (26) zur Aufnahme der Dichtung (74).

- 12. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (74) einen runden Querschnitt aufweist.
- 25 13.
- Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsen (36) durch gerade Durchlässe im Düsenkörper (26) gebildet werden, wobei ein Einlaßende (50) des Durchlasses höhenmäßig unterhalb eines Auslassendes (51) liegt.
- 30 14. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlaßenden (50) der Düsen (36) in eine gemeinsame Verteilerleitung (38) münden, die einen wesentlich größeren Querschnitt als die jeweiligen Düsen (36) aufweist.

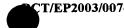
15. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlaßenden (50) der (36) Düsen an oder in der Nähe eines höchsten Punktes der Verteilerleitung (38) liegen.

5

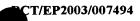
16. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 14 oder 15, gekennzeichnet durch eine unterhalb der Verteilerleitung (38) liegende Versorgungsleitung (44), die über eine Vielzahl von Verbindungsleitungen (54) mit der Verteilerleitung (38) verbunden ist.

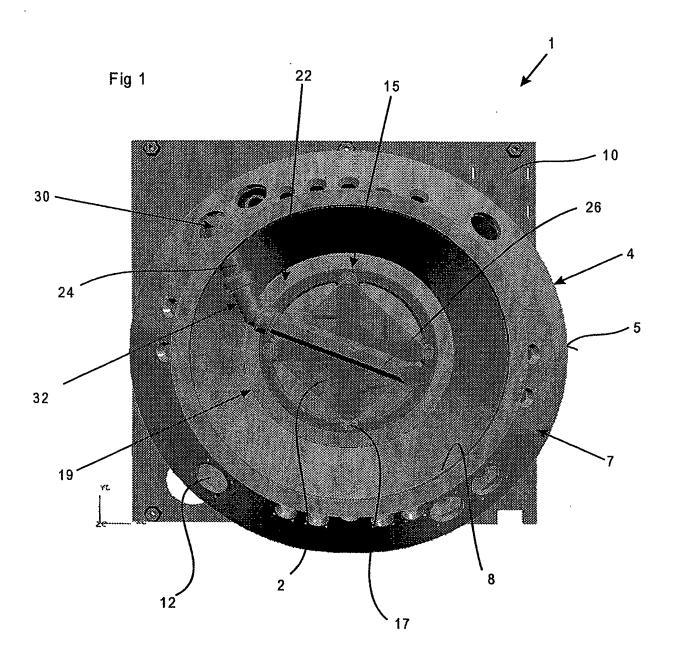
10

- 17. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsleitungen (54) über die Länge der Verteilerleitung (38) hinweg gleichmäßig beabstandet sind.
- 15 18. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigsten eine zu den Düsen (36) weisende Oberfläche der Umlenkplatte (28) aus einer hydrophilen Schicht (62)
  besteht.
- 20 19. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Erzeugen einer Relativbewegung zwischen Substrat (2) und Düsenanordnung (22).
- Düsenanordnung (22) nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
   dass die Einrichtung eine Einheit zum Bewegen der Düsenanordnung
   (22) im Wesentlichen parallel zur Oberfläche des Substrats (2) aufweist.
  - 21. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 19 oder 20, gekennzeichnet durch eine Linear-Bewegungseinheit zum Bewegen des Substrats (2) und/oder der Düsenanordnung (22).

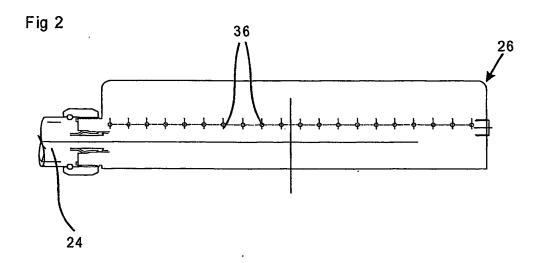


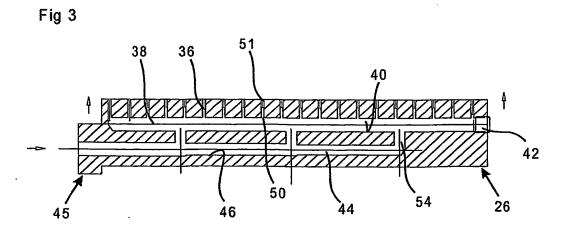
- 22. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper (26) und die Umlenkplatte (28) an einem schwenkbaren Arm (32) angebracht sind.
- Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-23. 5 durch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (28) breiter ist, als das Substrat (2).
- Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-24. 10 durch gekennzeichnet, dass die äußersten Düsen (36) entlang der Linie einen Abstand dazwischen aufweisen, der größer ist als die Breite des Substrats (2).
- 25. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (19) zum Einstellen eines Ab-15 stands zwischen der Unterkante (64) der Umlenkplatte (28) und dem Substrat (2).
- Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-26. durch gekennzeichnet, dass die Unterkante (64) der Umlenkplatte (28) 20 eine spitze Kante ist.
  - 27. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen von vorbestimmten Düsen, insbesondere außenliegenden Düsen.
  - 28. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Düsen (36) und der Umlenkplatte (28) ein Winkel im Bereich von 90° bis 94°, vorzugsweise zwischen 90,5° und 93° gebildet wird.
  - Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-29. durch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen 90,5° und 92° liegt.





# Best Available Copy

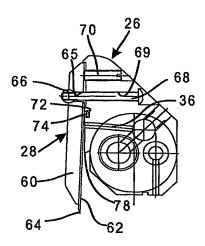


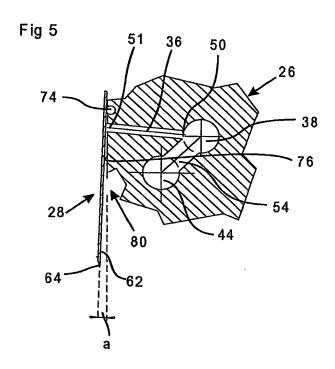


# Best Available Copy

3/4

Fig 4





# Best Available Copy

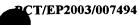
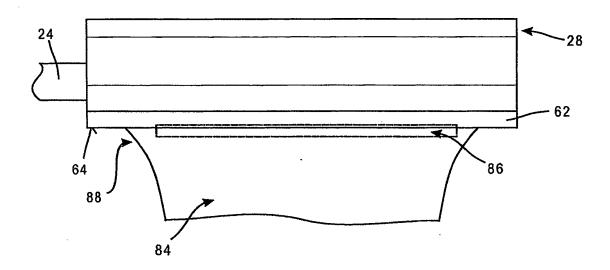


Fig. 6



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation PCT/2003/07494

A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G03D5/04 B05C5/00				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC			
B. FIELDS					
IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification B05C B05B G03D H01L G03F				
	ion searched other than minimum documentation to the extent the				
	ata base consulted during the international search (name of data ternal, PAJ	base and, where practical, search terms used			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.		
X	US 6 364 547 B1 (MATSUYAMA YUJI 2 April 2002 (2002-04-02)	1-3,8, 13, 18-21, 23,24, 26,28			
	column 6, line 45 -column 7, li figures 4-7	ne 67;			
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29 January 1999 (1999-01-29) & JP 10 270336 A (YUASA SEISAKUSHO:KK), 9 October 1998 (1998-10-09) abstract		1-3,8		
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	l in annex.		
& Createl o	estagarian of alted documents:				
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		*T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention			
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the desired and the cannot be considered to involve an involve a	<ul> <li>X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-</li> </ul>		
*P* docum	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	ments, such combination being obvious in the art.	ments, such combination being obvious to a person skilled		
	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report		
	6 November 2003	05/12/2003			
Name and	i malling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer			
	Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Jelercic, D	Jelercic, D		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/F 3/07494

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 6364547	B1	02-04-2002	JP	2001196300 A	19-07-2001
JP 10270336	Α	09-10-1998	NONE		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 03/07494

a. Klassif IPK 7	G03D5/04 B05C5/00			
( Nach der Inte	emationalen Patentkiassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifi	ikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE			
IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole B05C B05B G03D H01L G03F			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe			
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nan	ne der Datenbank und evtl. verwendete St	ichbegriffe)	
EPO-In	ternal, PAJ			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe o	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
X	US 6 364 547 B1 (MATSUYAMA YUJI E 2. April 2002 (2002-04-02)	T AL)	1-3,8, 13, 18-21, 23,24, 26,28	
	Spalte 6, Zeile 45 -Spalte 7, Zeil Abbildungen 4-7	e 67;		
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) & JP 10 270336 A (YUASA SEISAKUSHO) 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung	1-3,8		
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Inehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden en Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden en Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden en Prioritätsdatum veröffentlichtung anten Langung en Prioritätsdatum veröffentlichtung anten Langung en Prioritä</li></ul>				
O' Veröf eine	fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Werden, wenn die verönientuchung in Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann «  "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	naheliegend ist	
	s Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	echerchenberichts	
	6. November 2003	05/12/2003		
Name und	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Jelercic, D		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

International Aktenzeichen
PCT/EP 03/07494

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		m der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6364547	B1	02-04-2002	JP	2001196300 A	19-07-2001
JP 10270336	Α	09-10-1998	KEINE		